



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

Veröffentlichungsnummer:

0 254 962
A1

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

Anmeldenummer: 87110231.5

Int. Cl. 4: C25D 17/00

Anmeldetag: 15.07.87

Priorität: 28.07.86 DE 3625483

Veröffentlichungstag der Anmeldung:
03.02.88 Patentblatt 88/05

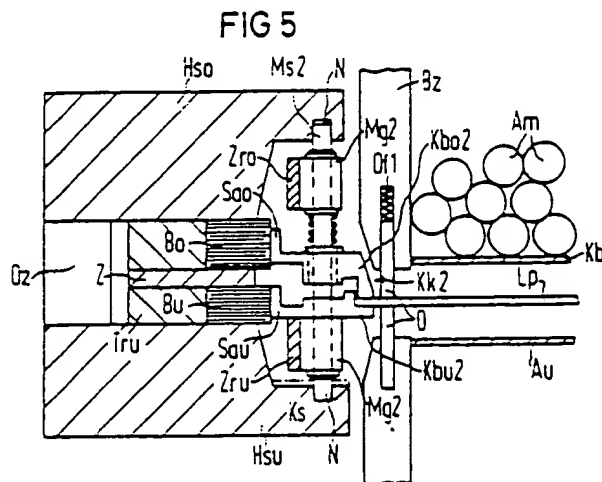
Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE FR GB IT LI NL SE

Anmelder: Siemens Aktiengesellschaft Berlin
und München
Wittelsbacherplatz 2
D-8000 München 2(DE)

Erfinder: Hosten, Daniel
Staatsbaan 147
B-8120 Handzame, (Kortemark)(BE)

Galvanisiereinrichtung für plattenförmige Werkstücke, insbesondere Leiterplatten.

Die zu galvanisierenden Werkstücke, bei welchen es sich insbesondere um Leiterplatten (Lp) handelt, werden auf einer horizontalen Durchlaufbahn durch die Elektrolytlösung enthaltende Behandlungszelle (Bz) geführt. Um eine sichere kathodische Kontaktierung der durchlaufenden Werkstücke zu gewährleisten, ist mindestens eine seitlich mit dem Werkstück verfahrbare, zangenförmige Kontaktklemme (Kk2) vorgesehen. Vorzugsweise ist ein endloser Trieb als verfahrbarer Träger mehrerer im Abstand zueinander angeordneter Kontaktklemmen (Kk2) vorgesehen, wobei dieser Trieb dann auch als Transporteinrichtung für die Werkstücke dient. Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung sind ein oberer und ein unterer Zahnriemen (Zro, Zru) vorgesehen, wobei die Zufuhr des Kathodenstroms zu den Klemmbacken (Kbo2, Kbu2) der Kontaktklemmen (Kk2) dann zweckmäßigerweise über Bürsten (Bo, Bu) erfolgt.



EP 0 254 962 A1

Galvanisiereinrichtung für plattenförmige Werkstücke, insbesondere Leiterplatten

Die Erfindung betrifft eine Galvanisiereinrichtung für im horizontalen Durchlauf zu behandelnde plattenförmige Werkstücke, insbesondere Leiterplatten, mit mindestens einer in der Elektrolytlösung angeordneten Anode und mit mindestens einer seitlich angeordneten Kontaktiervorrichtung zur kathodischen Kontaktierung der durchlaufenden Werkstücke.

Eine derartige Galvanisiereinrichtung ist aus der DE-A-32 36 545 bekannt. Bei der dort beschriebenen Einrichtung werden die plattenförmigen Werkstücke horizontal durch die Elektrolytlösung geführt. Der Vorschub der Werkstücke erfolgt über angetriebene Kontaktträder, die auf einer Seite in der Behandlungszelle angeordnet sind und gleichzeitig auch als Kontaktiervorrichtung zur kathodischen Kontaktierung der Werkstücke dienen. Zum Schutz der Kontaktträder vor der Elektrolytlösung sind sich in Durchlaufrichtung erstreckende Abschirmungen mit an dem jeweiligen Werkstück anliegenden Dichtleisten vorgesehen. Auf der den Kontaktträgern gegenüberliegenden Seite der Behandlungszelle ist der Führung und Halterung der Werkstücke eine besondere Gletbefestigung angeordnet.

Bei der vorstehend geschilderten Galvanisiereinrichtung kann auch die Verwendung einer Dichtung den Zutritt von Elektrolytlösung zum seitlichen Kontaktierungsbereich der Werkstücke und zu den Kontaktträgern nicht vollständig verhindern. Als Folge dieser unvollständigen Abdichtungen kommt es zu schwammigen Metallabscheidungen im Kontaktbereich, zu einer rapiden Verschlechterung der Rollkontakte und zu ungünstigen Schichtdickenverteilungen der galvanisch abgeschiedenen Metallschichten bzw. zu einer starken Streuung der Schichtdicke.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei einer Galvanisiereinrichtung der eingangs genannten Art die kathodische Kontaktierung der Werkstücke zu verbessern.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die Kontaktiervorrichtung durch eine seitlich mit dem Werkstück verfahrbare, zangenförmige Kontaktklemme gebildet ist.

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, daß Rollkontakte aber auch Schleifkontakte gegenüber einer Berührung mit Elektrolytlösung besonders empfindlich sind und daß ein Klemmkontakt in dieser Beziehung weitaus weniger Schwierigkeiten bereitet. Um eine Klemmkontaktierung der Werkstücke durch zangenförmige Kontaktklemmen realisieren zu können, müssen diese Kontaktklemmen dann aber synchron mit dem jeweils durchlaufenden Werkstück verfahren werden. Trotz der er-

forderlichen Verfahrbarkeit der Kontaktklemmen bereitet dann die Zufuhr des Kathodenstroms zu den Kontaktklemmen keine Probleme, da die entsprechende Kontaktierung nun in einen vor dem Zutritt von Elektrolytlösung und anderen negativen Einflüssen geschützten Bereich verlegt werden kann.

Eine weitere Verbesserung der Kontaktierung der durchlaufenden Werkstücke kann dadurch erreicht werden, daß mehrere in Abstand zueinander seitlich mit dem Werkstück verfahrbare Kontaktklemmen vorgesehen sind. Außerdem führt die Kontaktierung an mehreren Stellen insbesondere bei Leiterplatten mit einer relativ dünnen Kaschierung zu einer erheblichen Verbesserung der Schichtdickenverteilung. Demzufolge ist es dann auch besonders günstig, wenn zu beiden Seiten der Durchlaufbahn mit dem Werkstück verfahrbare Kontaktklemmen vorgesehen sind.

Gemäß einer besonders bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, daß auf mindestens einer Seite der Durchlaufbahn mindestens ein endloser Trieb als verfahrbarer Träger zangenförmiger Kontaktklemmen angeordnet ist. Ein derartiger endloser Trieb, der durch seinen geringen Platzbedarf besonders gut für die Unterbringung in einer Galvanisiereinrichtung geeignet ist, gewährleistet auf sehr einfache Weise die erforderliche Beweglichkeit der zangenförmigen Kontaktklemmen.

Als endloser Trieb kann eine Kette verwendet werden. Im Hinblick auf die Korrosionsbeständigkeit und Flexibilität ergeben sich jedoch auch erhebliche Vorteile, wenn der endlose Trieb durch mindestens einen Zahnriemen gebildet ist. In diesem Fall ist es dann auch möglich, daß den oberen Klemmbacken der Kontaktklemmen ein oberer Zahnriemen zugeordnet ist und daß den unteren Klemmbacken der Kontaktklemmen ein unterer Zahnriemen zugeordnet ist. Eine derartige Aufteilung in einen oberen und einen unteren Zahnriemen bietet dann insbesondere bei der Zufuhr des Kathodenstroms zu den Klemmbacken Vorteile, da der Raum zwischen den Zahnriemen für die Kontaktierung genutzt werden kann.

Gemäß einer weiteren besonders bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, daß der endlose Trieb antreibbar ist und mit den zangenförmigen Kontaktklemmen als Mitnehmer eine Transporteinrichtung für den horizontalen Durchlauf der Werkstücke bildet. Durch eine derartige Kombination von Kontaktiervorrichtung und Transporteinrichtung ergibt sich ein besonders einfacher Aufbau der gesamten Galvanisiereinrichtung.

Ein weiterer wesentlicher Vorteil der Verwendung eines endlosen Triebes besteht darin, daß im Bereich des rücklaufenden Trums des endlosen Triebes mindestens eine Reinigungs-Einrichtung zur mechanischen und/oder chemischen Reinigung der Kontaktflächen der Kontaktklemmen angeordnet ist. Mit Hilfe derartiger Reinigungs-Einrichtungen, bei welchen es sich beispielsweise um Bürsten, Schleifsteine, Ätzmittelbäder oder Sprühdüsen für Ätzlösung handeln kann, kann dann eventuell auf den Kontaktflächen der Kontaktklemmen abgeschiedenes Metall entfernt werden. Die derart bei jedem Umlauf des endlosen Triebes gereinigten Kontaktflächen gewährleisten eine äußerst hohe Zuverlässigkeit der Kontaktierung.

Es hat sich auch als zweckmäßig erwiesen, wenn der Kathodenstrom den Kontaktklemmen mittels Schleifkontaktierung zuführbar ist. In diesem Fall kann die Schleifkontaktierung als sehr zuverlässige Kontaktierung angesehen werden, da sie an dem für sie vorgesehenen Ort nicht durch den Zutritt von Elektrolytlösung beeinträchtigt werden kann.

Ist der Kathodenstrom der Oberseite und der Unterseite der Werkstücke separat, d. h. über getrennte Gleichrichter zuführbar, so können die Schichtdicken der galvanischen Metallabscheidung auf der Ober- und Unterseite der Werkstücke getrennt beeinflusst werden.

Ist der Kathodenstrom den beiden Seiten der Werkstücke separat zuführbar, so können insbesondere bei Leiterplatten mit weniger als 10 µm starken Kaschierungen über die Plattenbreite gesehen noch gleichmäßigere Schichtdickenverteilungen erzielt werden.

Der Kathodenstrom kann auch in Durchlaufrichtung der Werkstücke gesehen über mindesten zwei separate Längenabschnitte zugeführt werden. Durch diese Maßnahme können dann beispielsweise im Einlaufbereich von Leiterplatten geringe Stromdichten gewählt werden, bei denen Verbrennungen von stromlos abgeschiedenen Kupferschichten mit Sicherheit ausgeschlossen werden können.

Eine separate Beeinflussung der Metallabscheidung auf Ober- und Unterseite der Werkstücke kann auf einfache Weise dadurch realisiert werden, daß der Kathodenstrom den oberen Klemmbacken der Kontaktklemmen über eine obere Stromschiene und den unteren Klemmbacken der Kontaktklemmen über eine untere Stromschiene zuführbar ist. Die obere Stromschiene und die untere Stromschiene können dann zweckmäßig rweise derart angeordnet werden, daß sie gleichzeitig als Kuliss zum Schließen der Kontaktklemmen im Galvanisierbereich dienen.

Gemäß einer bevorzugten Variante des Kontaktierungskonzepts ist vorgesehen, daß der Kathodenstrom den oberen Klemmbacken der Kontaktklemmen über eine sich in Durchlaufrichtung erstreckende obere Bürste und den unteren Klemmbacken der Kontaktklemmen über eine sich in Durchlaufrichtung erstreckende untere Bürste zuführbar ist. Derartige Bürsten gewährleisten eine äußerst zuverlässige Kontaktierung. Außerdem kann dann eine unmittelbare Kontaktierung der Klemmbacken dadurch erreicht werden, daß der oberen Bürste an die oberen Klemmbacken rückseitig angeformte Stromabnehmer zugeordnet sind und daß der unteren Bürste an die unteren Klemmbacken rückseitig angeformte Stromabnehmer zugeordnet sind.

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, daß der Kontaktdruck einer Kontaktklemme durch eine Schließfeder aufbringbar ist und daß zum Öffnen der Kontaktklemme im Ein- und Auslaufbereich der Werkstücke wirkende Kulissensteuerungen vorgesehen sind. Der Vorteil dieser Ausführungsform liegt in einem besonders gleichmäßigen Kontaktdruck. Das Öffnen kann dann auf einfache Weise dadurch realisiert werden, daß der Kulissensteuerung ein gegen die Kraft der Schließfeder wirkender Öffnungsbolzen der Kontaktklemme zugeordnet ist.

Schließlich ist es im Hinblick auf unerwünschte Metallabscheidungen im Kontaktierungsbereich besonders günstig, wenn die Kontaktklemmen durch eine seitlich sich in Durchlaufrichtung erstreckende und an dem jeweiligen Werkstück anliegende Dichtung vor dem Zutritt von Elektrolytlösung abgeschirmt sind.

Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und werden im folgenden näher beschrieben.

Es zeigen

Fig. 1 eine Horizontal-Durchlaufanlage zum Durchkontaktieren und Galvanisieren von Leiterplatten in stark vereinfachter schematischer Darstellung,

Fig. 2 eine perspektivische Darstellung der Galvanisiereinrichtung der in Fig. 1 dargestellten Horizontal-Durchlaufanlage,

Fig. 3 eine erste Ausführungsform einer Kontaktiervorrichtung mit an einer Kette angeordneten Kontaktklemmen,

Fig. 4 Einzelheiten des Kettenantriebes der in Fig. 3 dargestellten Kontaktiervorrichtung,

Fig. 5 eine zweite Ausführungsform einer Kontaktiervorrichtung mit an oberen und unteren Zahnriemen befestigten Kontaktklemmen,

Fig. 6 eine teilweise geschnittene Draufsicht auf die Kontaktiervorrichtung nach Fig. 5 und

Fig. 7 eine Seitenansicht der in den Figuren 5 und 6 dargestellten Kontaktiervorrichtung.

Fig. 1 zeigt das Grundprinzip einer in Modulbauweise aufgebauten Horizontal-Durchlaufanlage zum Durchkontaktieren und Galvanisieren von Leiterplatten. Die mit Lp bezeichneten Leiterplatten werden in einen Einlauf Ef eingegeben, durchlaufen dann nacheinander angeordnete Module M1 bis M5 um sodann die Durchlaufanlage über einen mit Af bezeichneten Auslauf in Richtung des Pfeiles Pf1 wieder zu verlassen.

Die gesamte Durchlaufanlage setzt sich aus drei Arten von Grundmodulen zusammen. In Fig. 1 sind mit den Modulen M1 bis M5 nur einige der in der Praxis tatsächlich eingesetzten Module aufgezeigt.

Jeder der Module M1 bis M5 besteht aus einer Auffangwanne Afw, einer Behandlungszelle Bz, dem Transportsystem für die Leiterplatten Lp und einen Vorratsbehälter Vb für die jeweils verwendete Behandlungsflüssigkeit.

Jede Auffangwanne Afw ist auf einem Grundgestell G angeordnet und nach außen durch einen Deckel De abgeschlossen. In der Auffangwanne Afw ist dann die zugeordnete Behandlungszelle Bz mit den erforderlichen Transportrollen Tp sowie einlaufseitig und auslaufseitig vorgesehenen Abquetschwalzen Aq angeordnet. Die in der Auffangwanne Afw aufgefangene Behandlungsflüssigkeit wird über eine Ablaufleitung Al in den darunter Angeordneten Vorratsbehälter Vb zurückgeführt. Über eine in dem fahrbaren Vorratsbehälter Vb angeordnete Tauchpumpe Tp und eine Steigleitung Sl wird die Behandlungsflüssigkeit in die Behandlungszelle Bz hochgepumpt. Die Einstellung der jeweils gewünschten Durchflußmenge erfolgt dabei über ein in der Steigleitung Sl angeordnetes Ventil V.

Wie bereits erwähnt wurde, setzt sich eine Durchlaufanlage aus drei Arten von Grundmodulen zusammen. Die Sprühmodule haben dabei die Aufgabe ein Einschleppen von Behandlungsflüssigkeiten in die nachfolgenden Bäder zu verhindern. Hierzu sind in der Auffangwanne oberhalb und unterhalb der Durchlaufbahn Düsenstöcke angeordnet. Die Spülmittelmengen des oberen und des unteren Düsensystems sind dabei über Ventile separat regelbar. Die bereits erwähnten Abquetschwalzen Aq, die eingangsseitig und ausgangsseitig paarweise angeordnet sind, verhindern das Vermischen von Spülmittel und Behandlungsflüssigkeit. Weitere Einzelheiten über derartige Sprühmodule gehen beispielsweise aus der DE-C-30 11 061 hervor.

Als zweite Art von Grundmodulen sind die chemischen Behandlungsmodule zu nennen, die beispielsweise für die stromlose Verkupferung auf den Plattenoberflächen und in den Durchkontaktierungsöffnungen verwendet werden. Dabei

gewährleistet ein Flutregister eine gleichmäßige Durchflutung durch alle Durchkontaktierungsöffnungen und ein gleichmäßiges Anströmen der gesamten Plattenoberfläche.

Als dritte Art von Grundmodulen werden schließlich Galvanisiermodule eingesetzt, die nachfolgend anhand der in Figur 2 dargestellten Galvanisiereinrichtung erläutert werden sollen.

Fig. 2 zeigt in einer teilweisen aufgebrochenen perspektivischen Darstellung Einzelheiten der Galvanisierung. Es ist zu erkennen, daß die beiden Stirnwände der Auffangwanne Aw in Höhe der Durchlaufbahn mit Schlitzen Sz versehen sind, die den Durchtritt der Leiterplatten Lp ermöglichen. Der Innenraum zwischen dem Deckel De (vgl. Fig. 1) und der Auffangwanne Afw ist auf einer Seite mit einer Absaugung Ag versehen, die zur Erzeugung eines Unterdrucks in diesem Raum an eine zentrale Absaugung in Richtung angeschlossen ist. Unterhalb der Absaugung Ag ist eine in Richtung des Pfeiles Pf2 antreibbare und in Längsrichtung angeordnete Antriebswelle Aw' zu erkennen, welche die Transportrollen Tr und die unteren Abquetschwalzen Aq über entsprechend angeordnete Kegelräder Kr antreibt.

Die Zufuhr der aus dem Vorratsbehälter Vb (vgl. Fig. 1) hochgepumpten Elektrolytlösung erfolgt über einen seitlich in die Behandlungszelle Bz einmündenden Zufuhrstutzen Zs, so wie es durch den Pfeil Pf3 aufgezeigt ist. Die Zufuhr der Elektrolytlösung wird dabei so bemessen, daß durch die Durchkontaktierungsöffnungen Dk der Leiterplatten Lp eine nach oben gerichtete und durch die Pfeile Pf4 aufgezeigte Strömung entsteht. Durch diese ausgeprägte Strömung wird - sofern andere Voraussetzungen erfüllt sind - eine qualitativ hochwertige galvanische Verstärkung der Durchkontaktierungen gewährleistet. Die Elektrolytlösung durchströmt dann eine obere Anode Ao und fließt zum Teil in Richtung der Pfeile Pf5 über ein seitliches Wehr Wh in die Auffangwanne Afw. Die Auffangwanne Afw ist mit einem Ablaufstutzen As versehen, über welchen die aufgefangene Elektrolytlösung dann in Richtung des Pfeiles Pf6 wieder in den zugeordneten Vorratsbehälter Vb (vgl. Fig. 1) geführt wird.

Die bereits vorstehend erwähnte obere Anode Ao ist in geringem Abstand über der Durchlaufbahn der Leiterplatten Lp angeordnet und horizontal ausgerichtet. Sie besteht aus einem Korb Kb und darin in einer Lage oder in mehreren Lagen angeordnetem Anodenmaterial Am. Der Korb Kb besteht aus Titan, wobei der aus Streckmetall gebildete Boden für die Elektrolytlösung leicht durchlässig ist. Bei dem Anodenmaterial Am handelt es sich im vorliegenden Fall um Kupferkugeln, die häufig auch als

Cu-Pellets bezeichnet werden. Es ist ohne weiteres zu erkennen, daß derartige Kupierkugeln nach dem Öffnen des Deckels De (vgl. Fig. 1) leicht ausgetauscht oder nachgefüllt werden können.

In geringem Abstand unter der Durchlaufbahn der Leiterplatte Lp ist eine ebenfalls horizontal ausgerichtete untere Anode Au angeordnet, die als Streckmetallsieb ausgebildet ist und aus platinierter Titan besteht. Bei der unteren Anode Au handelt es sich also im Gegensatz zur oberen Anode Ao um eine unlösliche Anode, deren Abstand dadurch zur Durchlaufbahn der Leiterplatten Lp konstant bleibt. Durch die Ausbildung als Streckmetallsieb wird eine Behinderung des Elektrolytaustausches und der Strömung der elektrolytischen Lösung ausgeschlossen.

Die kathodische Kontaktierung der Leiterplatten Lp, die für den angestrebten Erfolg von maßgebender Bedeutung ist, wurde in Fig. 2 nicht aufgezeigt. Zwei verschiedene Ausführungsformen entsprechender Kontaktier Vorrichtungen werden nachfolgend anhand der Fig. 3 und 4 sowie der Fig. 5, 6 und 7 erläutert.

Bei der in Fig. 3 dargestellten Kontaktier Vorrichtung sind am linken Bildrand die seitliche Wandung der Behandlungszelle Bz, die obere Anode Ao mit dem Korb Kb und dem Anodenmaterial Am, die zu galvanisierende Leiterplatte Lp und die untere Anode Au zu erkennen. Die Leiterplatte Lp ist mit ihrem seitlichen Randbereich durch die Wandung der Behandlungszelle Bz hindurchgeführt, wobei die hierzu erforderliche, sich in Durchlaufrichtung schlitzförmig erstreckende Öffnung durch eine Dichtung D verschlossen ist. Die Dichtung D besteht aus einer unteren, fest angeordneten Dichtleiste und einer oberen, in vertikaler Richtung beweglichen Dichtleiste, die über Druckfedern Df1 gegen die Leiterplatte Lp gedrückt wird. Die beispielsweise aus Polytetrafluoräthylen bestehenden Dichtleisten der Dichtung D haben die Aufgabe sich an die Oberfläche der durchlaufenden Leiterplatten Lp anzuschmiegen und einen Austritt von Elektrolytlösung zumindest weitgehend zu verhindern.

Der über die Dichtung D seitlich überstehende Rand der Leiterplatten Lp wird zur kathodischen Kontaktierung von mehreren, im Abstand zueinander angeordneten und zangenförmig ausgebildeten Kontaktklemmen Kk1 erfaßt. Jede dieser Kontaktklemmen Kk1 besteht aus einer oberen Klemmbacke Kbo1 und einer unteren Klemmbacke Kbu1, wobei beide Klemmbacken auf einem vertikal ausgerichteten Mitnehmerstift Ms1 verschiebbar angeordnet sind. Der Mitnehmerstift Ms1 ist seinerseits in einem Mitnehmerglied Mg1 der mit Ke bezeichneten Kette eines Kettentriebes gehalten. Die Mitnehmerstifte Ms1 der einzelnen Kontaktklemmen Kk1 sind zusätzlich noch in U-förmigen

Nuten N einer oberen Halteschiene Ho und einer unteren Halteschiene Hu geführt. Diese Längsführung beschränkt sich jedoch auf den Bereich in dem die Leiterplatten Lp kathodisch kontaktiert werden sollen und in dem der Kettentrieb mit den Kontaktklemmen Kk1 gleichzeitig die Aufgabe einer Transporteinrichtung für den horizontalen Durchlauf der Leiterplatten Lp erfüllt. Im Umlenkbereich des Kettentriebes und im Bereich des rücklaufenden Trums entfällt diese Führung. Die untere Halteschiene Hu ist mit einem Winkel Wi und einer Platte Pi zu einer festen Einheit verbunden, welche ihrerseits über mehrere Distanz- und Haltebolzen DH mit der oberen Halteschiene Ho starr verbunden ist.

Die obere Halteschiene Ho trägt an ihrer Unterseite eine obere Stromscheine Sso, während die untere Halteschiene Hu an ihrer Oberseite eine untere Stromscheine Ssu trägt. Die beiden Stromschienen Sso und Ssu bestehen beispielsweise aus Graphit oder Kupfer, während als Material für die beiden Halteschienen Ho und Hu hochmolekulares Polyäthylen besonders geeignet ist.

Die rückwärtigen Teile der oberen und unteren Klemmbacken Kbo1 und Kbu1 tragen mit Bf bezeichnete Blattfedern, die auf der oberen Stromscheine Sso bzw. der unteren Stromscheine Ssu gleiten. Der Abstand zwischen der oberen Stromscheine Sso und der unteren Stromscheine Ssu ist dabei derart bemessen, daß die Blattfedern Bf zusammengedrückt werden und den über die obere Klemmbacke Kbo1 und die untere Klemmbacke Kbu2 auf die Leiterplatte Lp auszuübenden Kontaktdruck aufbringen. Die Stromschienen Sso und Ssu sind an getrennte Gleichrichter angeschlossen, so daß die Stromdichten auf Ober- und Unterseite der Leiterplatten Lp variiert werden können. Die Stromschienen Sso und Ssu können auch in Längsrichtung unterteilt und an verschiedene Gleichrichter angeschlossen werden, so daß beispielsweise im Einlaufbereich der Leiterplatten Lp zur Vermeidung von Verbrennungen geringere Stromdichten eingestellt werden können.

Am rechten Bildrand der Fig. 3 ist das rücklaufende Trum des Kettentriebes mit seiner geöffneten Kontaktklemmen Kk1 zu erkennen. Die Blattfedern Bf sind nicht mehr gespannt. Ferner sind zwei Druckfedern Df2 und Df3 angedeutet, welche die Kontaktklemmen Kk1 öffnen, sobald die Blattfedern Bf nicht mehr an den Stromschienen Sso und Ssu anliegen. Zur Begrenzung des Öffnungshubes dienen in die Enden der Mitnehmerstifte Ms1 eingebrachte Splinte Sp.

Gemäß Fig. 3 kann der Rücklauf der geöffneten Kontaktklemmen Kk1 dazu ausgenutzt werden, den Kontaktflächen Kfo1 und Kfu1 von unerwünschten Metallabscheidungen, Kupferschlamm und ggf. anderen die Kontaktierung be-

einträchtigenden Verunreinigungen zu befreien. Hierzu ist in Fig. 3 rein schematisch eine mechanische Reinigungs-Einrichtung RE1 mit einem Bürstenträger Bt und zwei Bürsten Bue dargestellt. Eine Verwendung von federnd gegen die Kontaktflächen Kfo1 und Kfu1 zu drückenden Schleifsteinen ist ebenfalls möglich. An dieser Stelle sei noch erwähnt, daß die übrigen nicht der Kontaktierung dienenden Bereiche der aus Titan bestehenden Kontaktklemmen Kk1 zum Schutz vor unerwünschten Metallabscheidungen mit Polytetrafluoräthylen überzogen sind.

Fig. 4 zeigt die der Kontaktiervorrichtung nach Fig. 3 gegenüberliegende Kontaktiervorrichtung im Bereich eines von einer Welle We in Richtung des Pfeiles Pf7 angetriebenen Ketten-Rades KR. Im übrigen ist die Anordnung der Kontaktiervorrichtungen symmetrisch zur Durchlaufbahn der Leiterplatten.

Fig. 4 zeigt zusätzlich noch eine Variante mit einer chemischen Reinigung der Kontaktklemmen Kk1. Hierzu ist rein schematisch eine Reinigungs-Einrichtung RE2 angedeutet, die eine in Richtung des Pfeiles Pf8 zugeführte Ätzlösung auf die Kontaktflächen Kfo1 und Kfu1 sprüht. Diese Ätzlösung kann dann über eine innerhalb der Galvanisiereinrichtung angeordnete zusätzliche Wanne aufgetragen und erneut der Reinigungs-Einrichtung RE2 zugeführt werden. Die Anordnung eines entsprechenden Ätzmittelbades ist ebenfalls möglich. Hierzu kann der endlose Trieb im Bereich des rücklaufenden Trums entsprechend umgelenkt werden, um ein partielles Eintauchen der zu reinigenden Flächen zu erzielen.

Die Fig. 5 bis 7 zeigen eine zweite Ausführungsform einer in der Galvanisiereinrichtung nach Fig. 2 einsetzbaren Kontaktiervorrichtung. Anstelle einer Kette sind hier ein oberer Zahnriemen Zro und ein unterer Zahnriemen Zru vorgesehen, an welche in gleichmäßiger Teilung Mitnehmerglieder -Mg2 angeformt sind. In diesen Mitnehmergliedern Mg2 sind vertikal ausgerichtete Mitnehmerstifte Ms2 gehalten. Die oberen Enden der Mitnehmerstifte Ms2 sind in einer U-förmigen Nut N einer oberen Halteschiene Hso geführt, während die unteren Enden in der entsprechenden Nut N einer unteren Halteschiene Hsu geführt sind. Die obere und die untere Halteschiene Hso und Hsu, die aus hochmolekularen Polyäthylen bestehen, sind über Distanzbolzen Dz fest miteinander verbunden.

Zwischen dem oberen Zahnriemen Zro und dem unteren Zahnriemen Zru sind auf jeweils zwei Mitnehmerstiften Ms2 die oberen Klemmbacken Kbo2 und die unteren Klemmbacken Kbu2 der Kontaktklemmen Kk2 beweglich geführt. Der zum Schließen der Kontaktklemmen Kk2 und zur sicheren Kontaktierung der Leiterplatten Lp erforderliche

Druck wird durch Schließfedern Sf aufgebracht, die jeweils zwischen den Mitnehmergliedern Mg2 und den oberen Klemmbacken Kbo2 auf den Mitnehmerstiften Ms2 angeordnet sind.

An die obere Klemmbacke Kbo2 ist rückseitig ein winkelförmiger Stromabnehmer Sao angeformt, der zur Übertragung des Kathodenstroms auf einer oberen Bürste Bo gleitet. In entsprechender Weise ist an die untere Klemmbacke Kbu2 rückseitig ein windelförmiger Stromabnehmer Sau angeformt, der zur Übertragung des Kathodenstroms auf einer unteren Bürste Bu gleitet. Die Bürsten Bo und Bu, die aus einem korrosionsbeständigen Material wie z. B. einen nichtrostenden Stahl bestehen, sind rückseitig mit Trägern Tro bzw. Tru aus Kupfer oder dergl. verbunden und zusammen mit einer isolierenden Zwischenlage Z zwischen den Halteschienen Hso und Hsu festgeklemt. Durch die geschilderte Art der Stromübertragung mit Stromabnehmern Sao und Sau und Bürsten Bo bzw. Bu sowie durch die Anordnung der Schließfedern Sf können die Kontaktklemmen Kk2 für verschiedene Stärken der Leiterplatten Lp eingesetzt werden, ohne daß sich hierbei der Kontaktdruck wesentlich ändert.

Durch die Ausrüstung der Kontaktklemmen Kk2 mit Schließfedern Sf müssen die Kontaktklemmen Kk2 im Einlaufbereich zum Erfassen der Leiterplatten Lp und im Auslaufbereich zur Freigabe der Leiterplatten Lp zwangsläufig geöffnet werden. Hierzu sind im Ein- und Auslaufbereich der Leiterplatten Kulissensteuerungen vorgesehen, die in Fig. 5 durch die strichpunktuierte Linie Ks und in Fig. 7 durch einen Öffnungsbolzen Ob angedeutet sind. Der Kopf eines derartigen Öffnungsbolzens Ob gleitet über der Nut N auf der entsprechenden Schenkelfläche der unteren Halteschiene Hsu. Lediglich im Ein- und Auslaufbereich steigt dies Schenkelfläche raupenartig bis zur Höhe der strichpunktuierten Linie Ks an und drückt den Öffnungsbolzen Ob damit nach oben. Der los durch die untere Klemmbacke Kbu2 hindurchgeführte Öffnungsbolzen Ob hebt dabei die obere Klemmbacke Kbo2 gegen die Kraft der beiden zugeordneten Schließfedern Sf an und öffnet damit die Kontaktklemme Kk2.

Bei der in Fig. 6 gezeigten Draufsicht sind die Kontaktklemmen Kk2 in verschiedenen Höhen geschnitten, so daß an einer Stelle die Form einer unteren Kontaktfläche Kfu2 zu erkennen ist. Im übrigen können die Kontaktflächen Kfo2 und Kfu2 beim Rücklauf der Kontaktklemmen Kk2 auf die bereits im Zusammenhang mit den Figuren 3 und 4 beschriebene Weise gereinigt werden.

Anspruch

1. Galvanisiereinrichtung für im horizontalen Durchlauf zu behandelnde plattenförmige Werkstücke, insbesondere Leiterplatten, mit mindestens einer in der Elektrolytlösung angeordneten Anode und mit mindestens einer seitlich angeordneten Kontaktiervorrichtung zur kathodischen Kontaktierung der durchlaufenden Werkstücke, dadurch **gekennzeichnet**, daß die Kontaktiervorrichtung durch eine seitlich mit dem Werkstück verfahrbare, zangenförmige Kontaktklemme (Kk1; Kk2) gebildet ist.

2. Galvanisiereinrichtung nach Anspruch 1, dadurch **gekennzeichnet**, daß mehrere im Abstand zueinander seitlich mit dem Werkstück verfahrbare Kontaktklemmen (Kk1; Kk2) vorgesehen sind.

3. Galvanisiereinrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch **gekennzeichnet**, daß zu beiden Seiten der Durchlaufbahn mit dem Werkstück verfahrbare Kontaktklemmen (Kk1; Kk2) vorgesehen sind.

4. Galvanisiereinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch **gekennzeichnet**, daß auf mindestens einer Seite der Durchlaufbahn mindestens ein endloser Trieb als verfahrbarer Träger zangenförmiger Kontaktklemmen (Kk1; Kk2) angeordnet ist.

5. Galvanisiereinrichtung nach Anspruch 4, dadurch **gekennzeichnet**, daß der endlose Trieb durch eine Kette (Ke) gebildet ist.

6. Galvanisiereinrichtung nach Anspruch 4, dadurch **gekennzeichnet**, daß der endlose Trieb durch mindestens einen Zahnriemen (Zro, Zru) gebildet ist.

7. Galvanisiereinrichtung nach Anspruch 6, dadurch **gekennzeichnet**, daß dem oberen Klemmbacken (Kbo2) der Kontaktklemmen (Kk2) ein oberer Zahnriemen (Zro) zugeordnet ist und daß den unteren Klemmbacken (Kbu2) der Kontaktklemmen (Kk2) ein unterer Zahnriemen (Zru) zugeordnet ist.

8. Galvanisiereinrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 7, dadurch **gekennzeichnet**, daß der endlose Trieb antreibbar ist und mit den zangenförmigen Kontaktklemmen (Kk1; Kk2) als Mitnehmer eine Transporteinrichtung für den horizontalen Durchlauf der Werkstücke bildet.

9. Galvanisiereinrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 8, dadurch **gekennzeichnet**, daß im Bereich des rücklaufenden Trüms des endlosen Triebes mindestens eine Reinigungs-Einrichtung (RE1; RE2) zur mechanischen und/oder chemischen Reinigung der Kontaktflächen (Kfo1, Kfu1; Kfo2, Kfu2) der Kontaktklemmen (Kk1; Kk2) angeordnet ist.

10. Galvanisiereinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch **gekennzeichnet**, daß der Kathodenstrom den Kontaktklemmen (Kk1; Kk2) mittels Schleifkontaktierung zuführbar ist.

11. Galvanisiereinrichtung nach Anspruch 10, dadurch **gekennzeichnet**, daß der Kathodenstrom der Oberseite und der Unterseite der Werkstücke separat zuführbar ist.

12. Galvanisiereinrichtung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch **gekennzeichnet**, daß der Kathodenstrom den beiden Seiten der Werkstücke separat zuführbar ist.

13. Galvanisiereinrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch **gekennzeichnet**, daß der Kathodenstrom in Durchlaufrichtung der Werkstücke gesehen über mindestens zwei separate Längenabschnitte zuführbar ist.

14. Galvanisiereinrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 13, dadurch **gekennzeichnet**, daß der Kathodenstrom den oberen Klemmbacken (Kbo1) der Kontaktklemmen (Kk1) über eine obere Stromschiene (Sso) und den unteren Klemmbacken (Kbu1) der Kontaktklemmen (Kk1) über eine untere Stromschiene (Ssu) zuführbar ist.

15. Galvanisiereinrichtung nach Anspruch 14, dadurch **gekennzeichnet**, daß die obere Stromschiene (Sso) und die untere Stromschiene (Ssu) derart angeordnet sind, daß sie gleichzeitig als Kulisse zum Schließen der Kontaktklemmen (Kk1) im Galvanisierbereich dienen.

16. Galvanisiereinrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 13, dadurch **gekennzeichnet**, daß der Kathodenstrom den oberen Klemmbacken (Kbo2) der Kontaktklemmen (Kk2) über eine sich in Durchlaufrichtung erstreckende obere Bürste (Bo) und den unteren Klemmbacken (Kbu2) der Kontaktklemmen (Kk2) über eine sich in Durchlaufrichtung erstreckende untere Bürste (Bu) zuführbar ist.

17. Galvanisiereinrichtung nach Anspruch 16, dadurch **gekennzeichnet**, daß der oberen Bürste (Bo) an die oberen Klemmbacken (Kbo2) rückseitig angeformte Stromabnehmer (Sao) zugeordnet sind und daß der unteren Bürste (Bu) an die unteren Klemmbacken (Kbu2) rückseitig angeformte Stromabnehmer (Sau) zugeordnet sind.

18. Galvanisiereinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, 16 oder 17, dadurch **gekennzeichnet**, daß der Kontaktdruck einer Kontaktklemme (Kk2) durch eine Schließfeder (Sf) aufbringbar ist und daß zum Öffnen der Kontaktklemme (Kk2) im Ein- und Auslaufbereich der Werkstücke wirkende Kulissensteuerungen vorgesehen sind.

19. Galvanisiereinrichtung nach Anspruch 18, dadurch **gekennzeichnet**, daß der Kulissensteuerung ein gegen die Kraft der Schließfeder (Sf) wirkender Öffnungsbolzen (Ob) der Kontaktklemme (Kk2) zugeordnet ist.

5

20. Galvanisiereinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch **gekennzeichnet**, daß die Kontaktklemmen (Kk1; Kk2) durch eine seitlich sich in Durchlauirichtung erstreckende und an dem jeweiligen Werkstück anliegende Dichtung (D) vor dem Zutritt von Elektrolytlösung abgeschirmt sind.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

8

FIG 1

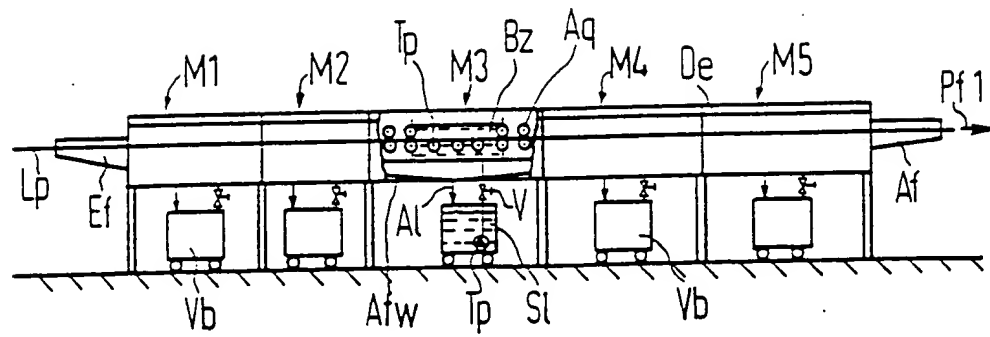


FIG 2

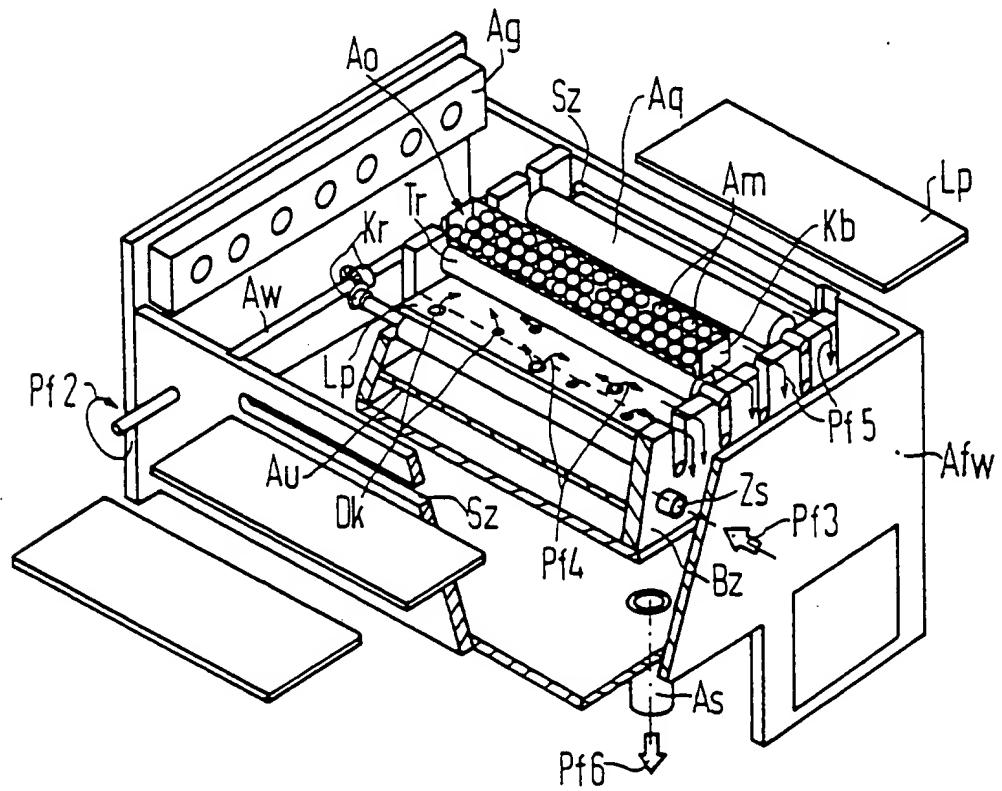


FIG 3

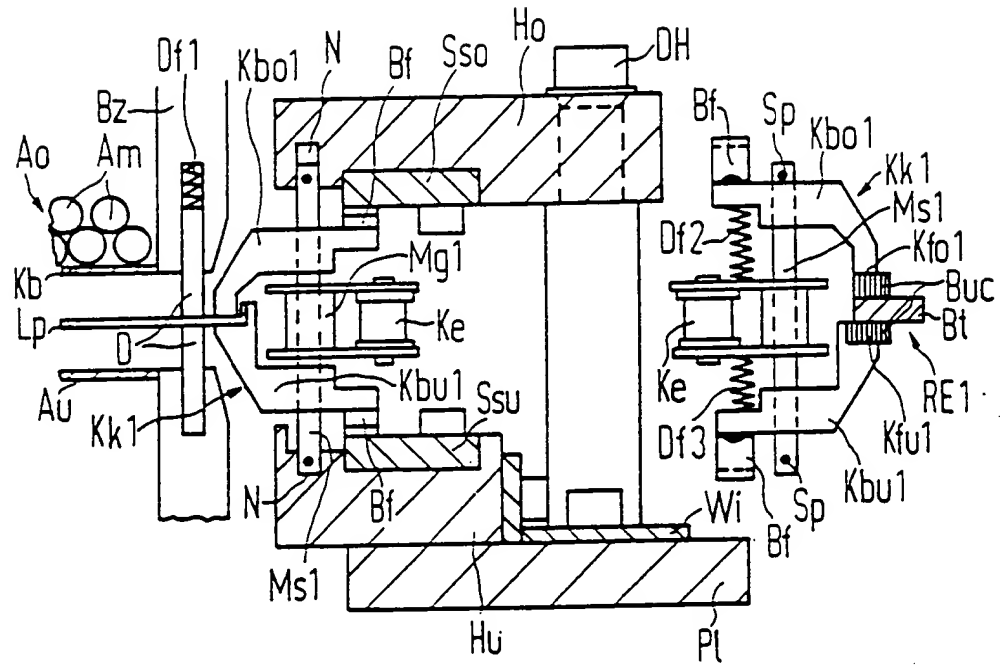


FIG 4

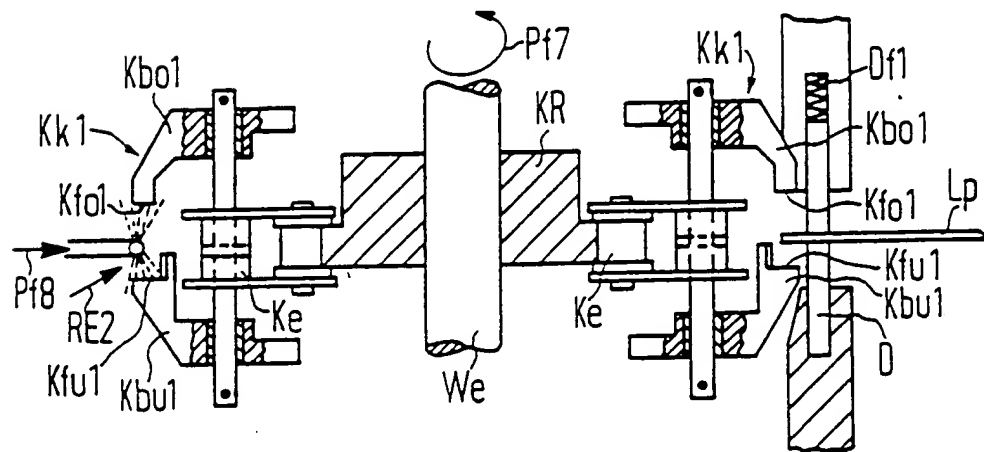


FIG 5

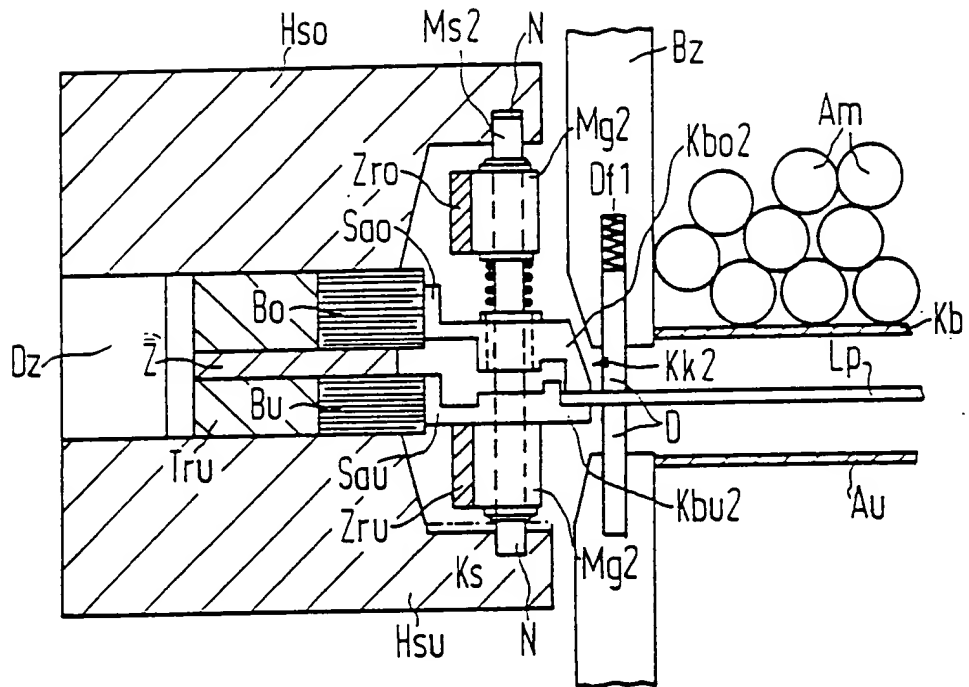


FIG 6

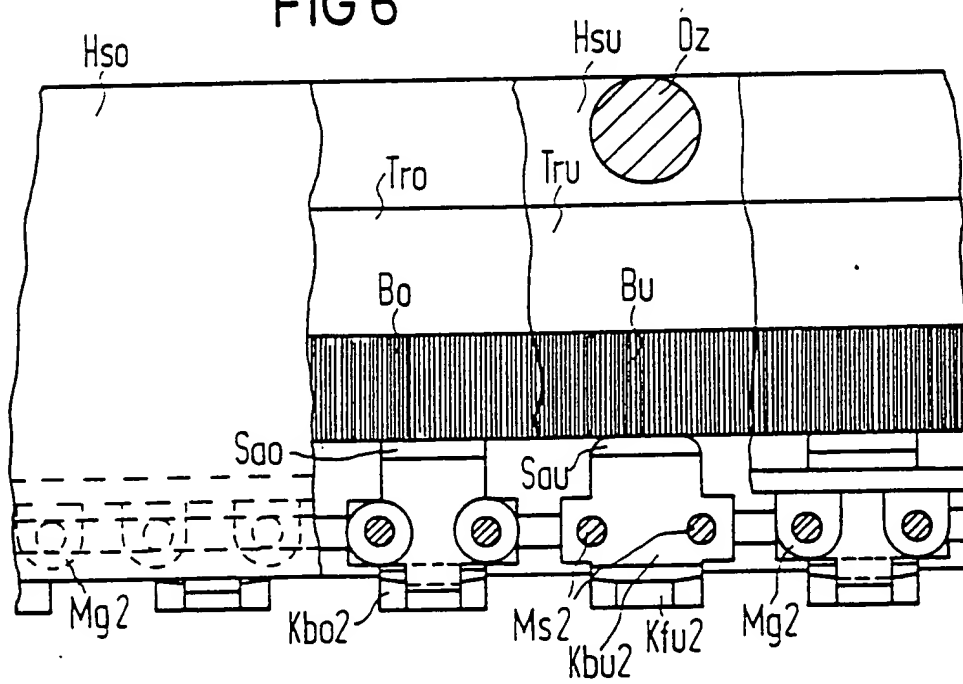
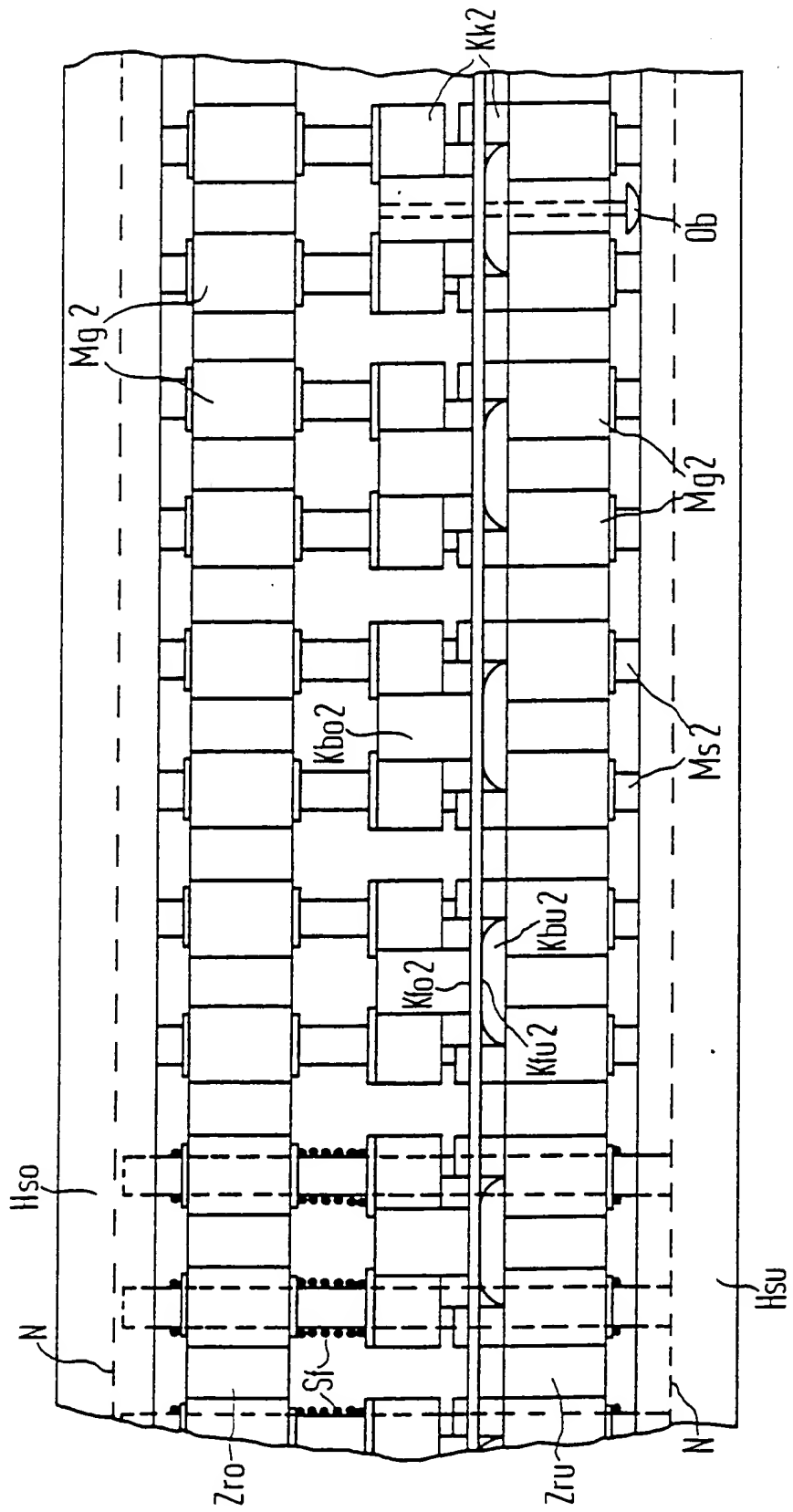


FIG 7





Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 87 11 0231

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 4)
A	US-A-2 171 437 (TANNEHILL)		C 25 D 17/00

A	US-A-2 074 220 (HOLLAND)		

A	US-A-2 074 221 (HOLLAND)		

			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 4)
			C 25 D C 25 F H 05 K
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchen DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 23-09-1987	
		Revisor NGUYEN THE NGHIEP	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet		E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist	
Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie		D : in der Anmeldung angeführtes Dokument	
A : technologischer Hintergrund		L : aus andern Gründen angeführtes Dokument	
O : mündliche Offenbarung			
P : Zwischenliteratur		& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	
T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze			